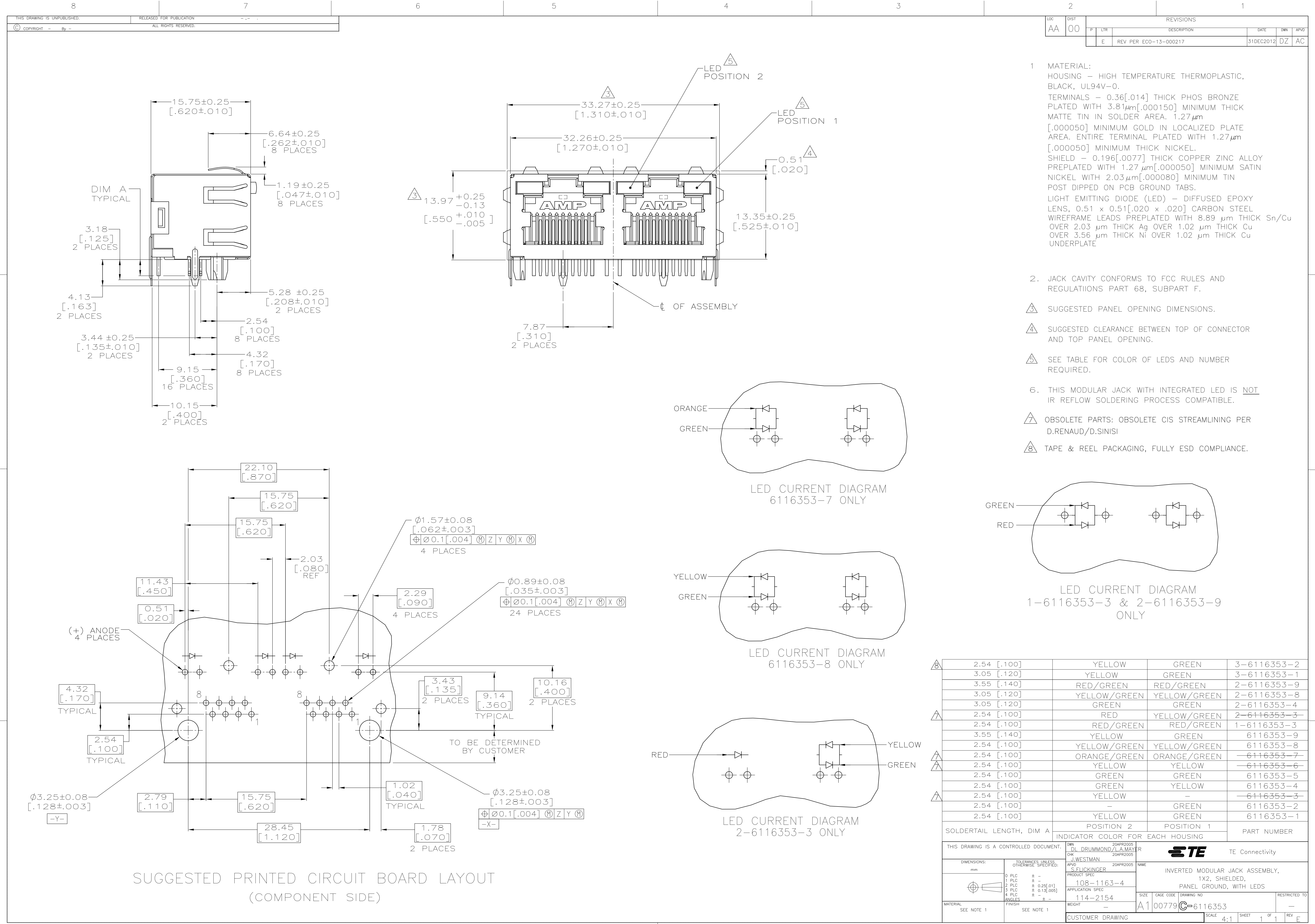
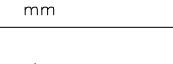




LOC		DIST		REVISIONS			
AA		00		DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				E	REV PER ECO-13-000217	31DEC2012	DZ AC

- 1 MATERIAL:
- HOUSING – HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0.
- TERMINALS – 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81µm[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27µm [.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27µm [.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
- SHIELD – 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 1.27µm[.000050] MINIMUM SATIN NICKEL WITH 2.03µm[.000080] MINIMUM TIN POST DIPPED ON PCB GROUND TABS.
- LIGHT EMITTING DIODE (LED) – DIFFUSED EPOXY LENS, 0.51 x 0.51[.020 x .020] CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89 µm THICK Sn/Cu OVER 2.03 µm THICK Ag OVER 1.02 µm THICK Cu OVER 3.56 µm THICK Ni OVER 1.02 µm THICK Cu UNDERPLATE
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- 3 SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.
- 4 SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.
- 5 SEE TABLE FOR COLOR OF LEDS AND NUMBER REQUIRED.
6. THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 8 TAPE & REEL PACKAGING, FULLY ESD COMPLIANCE.

A	2.54 [.100]		YELLOW	GREEN	3-6116353-2	
	3.05 [.120]		YELLOW	GREEN	3-6116353-1	
A	3.55 [.140]		RED/GREEN	RED/GREEN	2-6116353-9	
	3.05 [.120]		YELLOW/GREEN	YELLOW/GREEN	2-6116353-8	
	3.05 [.120]		GREEN	GREEN	2-6116353-4	
	2.54 [.100]		RED	YELLOW/GREEN	2-6116353-3	
A	2.54 [.100]		RED/GREEN	RED/GREEN	1-6116353-3	
	3.55 [.140]		YELLOW	GREEN	6116353-9	
A	2.54 [.100]		YELLOW/GREEN	YELLOW/GREEN	6116353-8	
	2.54 [.100]		ORANGE/GREEN	ORANGE/GREEN	6116353-7	
A	2.54 [.100]		YELLOW	YELLOW	6116353-6	
	2.54 [.100]		GREEN	GREEN	6116353-5	
A	2.54 [.100]		GREEN	YELLOW	6116353-4	
	2.54 [.100]		YELLOW	-	6116353-3	
A	2.54 [.100]		-	GREEN	6116353-2	
	2.54 [.100]		YELLOW	GREEN	6116353-1	
SOLDERTAIL LENGTH, DIM A			POSITION 2	POSITION 1	PART NUMBER	
			INDICATOR COLOR FOR EACH HOUSING			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWG. <u>DL DRUMMOND/L.A.MAYER</u> CHK. <u>J.WESTMAN</u> APVD. <u>S.FUCKINGER</u> PRODUCT SPEC <u>108-1163-4</u> APPLICATION SPEC <u>114-2154</u> WEIGHT <u>-</u>		TE Connectivity INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X2, SHIELDED, PANEL GROUND, WITH LEDS RESTRICTED TO -	
DIMENSIONS: mm 			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.25[.01] 3 PLC ± 0.13[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -		SIZE A1	
MATERIAL SEE NOTE 1			CAGE CODE 00779		DRAWING NO 6116353	
FINISH SEE NOTE 1			CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV E	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9